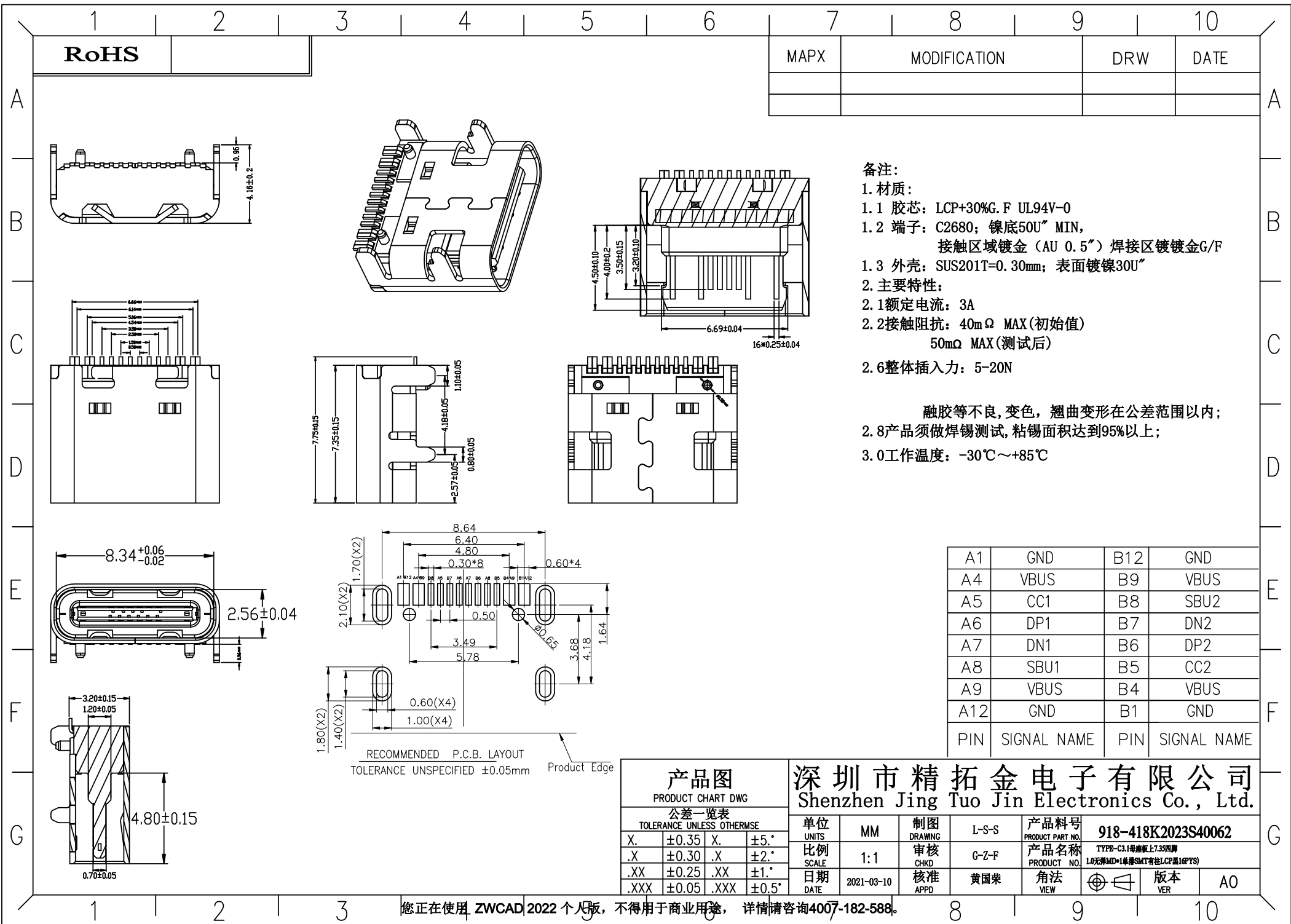




RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: C2680; 镍底50U" MIN,
接触区域镀金 (AU 0.5") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS201T=0.30mm; 表面镀镍30U"

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)

2.6 整体插入力: 5-20N

融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.8 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 工作温度: -30℃~+85℃

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.30	.X	±2.°
.XX	±0.25	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM
比例	1:1
日期	2021-03-10

制图	L-S-S
审核	G-Z-F
日期	2021-03-10

产品料号	918-418K2023S40062
产品名称	TYPE-C3.1母座板 L7.35四脚
角法	1.0无弹MD+1单排SMT有挂LCP量16(PTS)

版本	A0
----	----